# **Materialforschung mit Positronen**

# **R. Krause-Rehberg**

Universität Halle, FB Physik mail@KrauseRehberg.de



- Die Positronenannihilation als Methode zum Defektnachweis
  - Techniken: Lebensdauer-Spektroskopie
  - Dopplerverbreiterung der Annihilationslinie
- Einige Beispiele
- Zusammenfassung



# Positroneneinfang durch Kristalldefekte



- Positronenwellenfunktion wird im Defekt lokalisiert
- Annihilationsparameter ändern sich, wenn Positron im Defekt zerstrahlt
- Defekte können nachgewiesen werden (Identifizierung und Quantifizierung)



# Das Einfangpotential von geladenen Leerstellen



- Attraktives Potential durch fehlendes Atom (abstoßender Kern fehlt)
- in Halbleitern: Zusätzlicher Coulomb-Anteil (∝ 1/r → ist weit ausgedehnt)
- kein Positroneneinfang durch positive Leerstellen

# Die Positronenlebensdauer-Messung





# Die Messung der Positronenlebensdauer



- Positronenlebensdauer wird als Zeitdifferenz gemessen zwischen 1.27 MeV Gammaquant ( $\beta^+$ -Zerfall) und einem 0.511 MeV Quant (Annihilationsprozeß)
- PM=Sekundärelektronenvervielfacher; SCA=Einkanalanalysator (Constant-Fraction Typ); TAC=Zeit-Impulshöhen-Konverter; MCA= Vielkanalanalysator



### Positronenlebensdauer-Spektren



- Lebensdauerspektren bestehen aus exponentiellen Zerfallstermen
- Einfang von Positronen in Defekte mit offenem Volumen führt zu langen Komponenten im Spektrum
- Spektrenanalyse wird mittels nicht-linearer Anpassroutinen nach Subtraktion von Untergrund und Quellanteil durchgeführt
- Ergebnis: Lebensdauern  $\tau_i$  und Intensitäten I<sub>i</sub>

$$N(t) = \sum_{i=1}^{k+1} \frac{I_i}{\tau_i} \exp\left(-\frac{t}{\tau_i}\right)$$



# **Defekte in Ge nach Elektronenbestrahlung**

- Elektronenbestrahlung induziert Frenkelpaare
- Ausheilstufe bei 200 K
- bei hohen Bestrahlungsdosen bilden sich Doppelleerstellen



#### Defekte in Eisen im Zugversuch und nach Ermüdung

- ausgedehnte Studie von Defekten in mechanisch geschädigtem Eisen und Stahl
- Positronen sind sehr empfindlich f
  ür Nano-Defekte: Nachweis der Defektgeneration bereits im Hookschen Bereich der Spannungs-Dehnungs-Kurve



#### Laserhärtung von Stahl



- oberflächliche Härtung von Stahl mit Laserpulsen
- Laserleistung 1330 W, 16 mm/s
- Härtung durch mikrostrukturelle Umwandlung des Stahl und durch Bildung von Versetzungen
- Positronen sind nicht f
  ür H
  ärte empfindlich, aber f
  ür Nanodefekte

# Die Dopplerverbreiterung der Annihilationslinie





# Messung der Dopplerverbreiterung der Annihilationslinie



- Elektronenimpuls in Ausbreitungsrichtung der 511 keV  $\gamma$ -Quanten führt zur Dopplerverbreiterung der Annihilationslinie
- kann mittels Energie-dispersiver Ge-Reinstdetektoren gemessen werden



# Linienform-Parameter



 $S = A_S/A_0$ 

W-Parameter:  $W = A_W / A_0$ 

W-Parameter hauptsächlich durch Annihilation mit Core-Elektronen bestimmt (chemische Information)



### Die Doppler-Koinzidenz-Spektroskopie



# Doppler-Koinzidenz-Spektren

Normalized intensity



### Informationstiefe der Positronenmessung



mittlere (maximale) Implantationstiefe von unmoderierten Positronen (1/e 0.999):

Si: <u>50µ</u>m (770µm)

GaAs: 22µm (330µm) PbS: 15µm (220µm)



#### Moderation von Positronen



Effektivität der Moderation:  $\approx 10^{-4}$ 



# Das Positronenstrahlsystem in Halle



- Spot Durchmesser: 5mm
- Zeit für eine Doppler-Messung: 20 min
- Zeit für Tiefenscan: 8 h







Laterale Auflösung mittels Positronen-Raster-Mikroskop

- laterale Auflösung ca. 1 μm
- Auflösung durch Positronendiffusion limitiert (ca. 100nm)
- anderes System an Univ.
   Bonn



# **Beispiel: Mikrohärteeindruck in GaAs**

 Vergleich von Rasterelektronenmikroskopie (SEM), Kathodolumineszenz (CL) und dem Münchener Raster-Positronen-Mikroskop; Problem hier: Intensität



(Krause-Rehberg et al., 2002)



- Defekte mit offenem Volumen:
  - Leerstellen & ihre Agglomerate
  - Versetzungen (Defekte auf der Versetzungslinie)
  - Korngrenzen (für Körner < 1 $\mu$ m)
- Defekte ohne offenes Volumen:
  - Ausscheidungen
  - negativ geladene Defekte, z.B.
     akzeptorartige Verunreinigungen in Halbleitern

# Welche Defekte?







# Positroneneinfang durch einen Defekttyp



$$\frac{\mathrm{d}n_{\mathrm{b}}(t)}{\mathrm{d}t} = -\left(\lambda_{\mathrm{b}} + \kappa_{\mathrm{d}}\right)n_{\mathrm{b}}(t)$$
$$\frac{\mathrm{d}n_{\mathrm{d}}(t)}{\mathrm{d}t} = -\lambda_{\mathrm{d}}n_{\mathrm{d}}(t) + \kappa_{\mathrm{d}}n_{\mathrm{b}}(t)$$

Lösung ist das Zerfallsspektrum der Positronen:

$$D(t) = I_1 \exp\left(-\frac{t}{\tau_1}\right) + I_2 \exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right)$$

Abkürzungen:Die 
$$\tau_i$$
 und  $I_i$  werden gefittet  $\Rightarrow$  Ergebnis: $\tau_1 = \frac{1}{\lambda_b + \kappa_d}, \quad \tau_2 = \frac{1}{\lambda_d}, \quad \text{Einfangrate } \kappa$ Einfangrate  $\kappa$  $I_1 = 1 - I_2, \quad I_2 = \frac{\kappa_d}{\lambda_b - \lambda_d + \kappa_d}$  $\kappa_d = \mu C_d = \frac{I_2}{I_1} \left(\frac{1}{\tau_b} - \frac{1}{\tau_d}\right)$ 



# Bestimmung absoluter Defektkonzentrationen



- Der Einfangkoeffizient  $\mu$   $\kappa = \mu C$ muss durch eine unabhängige Methode bestimmt werden
- Positroneneinfang kann stark von Temperatur abhängen  $\Rightarrow \mu = f(T)$

Defekt in Si <sub>300K</sub>	μ <b>(10</b> <sup>15</sup> s <sup>-1</sup> )
V-	1
V <sup>2-</sup>	2
$V^0$	0.5
$\mathrm{V}^+$	< 0.1
Versetzung	$1 \text{ cm}^2 \text{s}^{-1}$
Leerstellen- cluster	n ·µ <sub>1V</sub>

# Identifikation von $V_{Ga}$ -Si<sub>Ga</sub>-Komplexen in GaAs:Si



Gebauer et al., Phys. Rev. Lett. 78, 3334-3337 (1997)

### Diffusion von Cu in GaAs

 In GaAs:Cu sowohl Interstitial-Loops als auch Leerstellenagglomerate gefunden (Kooperation Dr. Leipner)

- Vermutung: ähnliche Verhältnisse wie bei Zn-Diffusion (TEM, Luysberg et al., 1992)
- Experiment mit Positronen:
  - 1. 30 nm Cu-Schicht aufgedampft
  - 2. Temperung bei 1100°C (unter As-Druck)
  - 3. Abschrecken zu RT
  - 4. Anlassen zu verschiedenen T
  - 5. Positronenmessung
- Cu ist bei RT übersättigt, beginnt Ausscheidung
- Ergebnis: Bildung von leerstellenartigen Defekten bei erneuter Cu-Diffusion

 GaAs undot. mit 6e18 Cu; abgeschreckt

 temperaturabhängige Messungen

 nach verschiedenen Ausheilschrit





# Bestimmung des Defekttyps

- Bildung dieser Cluster ist unabhängig von Dotierung (Te)
- identisches Verhalten auch in undotiertem GaAs
- zunächst ist Defekt-LD bei ca. 250 ps (Einzelvakanz)
- bei Temperung wird LD größer: 320-350 ps entspricht etwa Doppelvakanz
- bei 800 K: τ<sub>2</sub> > 450 ps: große
   Leerstellenagglomerate (n > 10)





# Voids in GaAs

- mittels molekulardynamischer Clusterrechnungen wurde Energiegewinn durch Clusterung von Einzelleerstellen berechnet
- Relaxation wurde berücksichtigt
- besonders günstig: 12 Leerstellen
- Positronenlebensdauer wurde berechnet
- stabiler 12-er Cluster zeigt Positronenlebensdauer von ca. 450 ps
- Übereinstimmung mit Experiment
- aber: Cu-Dekoration nicht berücksichtigt



TEM Staab et al., Physica B 273-274 (1999) 501-504

# Doppler-Koinzidenzmessungen an GaAs:Cu

- im Hochimpulsbereich (>10<sup>-2</sup> m<sub>o</sub>c) dominiert die Annihilation mit Core-Elektronen
- Impulsverteilung dieser Elektronen entspricht der der Atome
- ist relativ einfach auszurechnen
- im Beispiel: durch Lebensdauer detektierte Leerstellencluster haben Cu-Atome als nächste Nachbarn in unmittelbarer Umgebung



K. Petters, 2001, unveröffentlichte Ergebnisse



# Zn-Diffusion in GaP

- Experimente in Kooperation mit Univ. Münster
- Zn wurde bei unterschiedlichen Bedingungen in GaP eindiffundiert
- sehr deutliche Effekte
- Leerstellenkonz. teilweise > 10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup>
- offenes Volumen: Einfachleerstelle
- in Probe Zn86 ist detektiertes offenes Volumen kleiner als in Zn69
- Untergitter der Leerstelle ??
- isolierte P-Leerstelle sollte nicht detektierbar sein (ist positiv)





• Dopplerkoinzidenz-Messungen zeigen keinen Hinweis auf Vac-Zn-Komplexe





### GaAs: Temperung unter definiertem As-Partialdruck

- Zweizonen-Ofen: Kontrolle der Probentemperatur und des As Partialdrucks
- ist notwendig für definierten Zustand im Dampfdruckdiagramm





H. Wenzl et al., J. Cryst. Growth 109, 191 (1991).



#### Experimente in n-GaAs





# Vergleich zu undotiertem GaAs







#### Defekte nach Selbstimplantation in Si – der $R_p/2$ Effekt

- nach Hochenergie-Selbstimplantation von Si (3.5 MeV; 5 ×10<sup>15</sup> cm<sup>-2</sup>) und RTA Ausheilung (900°C, 30s): zwei neue Getterzonen bei R<sub>p</sub> und R<sub>p</sub>/2 (R<sub>p</sub> = projected range of Si<sup>+</sup>)
- findet man mit SIMS nach Cu-Kontamination von der Rückseite und Diffusions-Temperung



- bei R<sub>p</sub>: gettern durch interstitielle Versetzungsringe (gebildet durch Überschuss-Si während RTA-Ausheilung)
- aber keine Defekte mit TEM bei R<sub>p</sub>/2 sichtbar
- Welcher Natur sind diese Defekte?



# Verbesserte Tiefenauflösung mit dem Münchener Positronen-Raster-Mikroskop



# Erstes Defekt-Tiefenprofil mit dem Positronenmikroskop

- 45 Lebensdauer-Spektren entlang Keil entsprechen Tiefenauflösung von 155 nm (α = 0.81°)
- Positronenenergie 8 keV ⇒ mittlere Eindringtiefe 400 nm
- ergibt optimale Tiefenauflösung
- beide Defekt-Regionen gut sichtbar:
  - Leerstellencluster mit ansteigender Dichte bis 2  $\mu$ m (R<sub>p</sub>/2 region)
  - in R<sub>p</sub> Region: Lebensdauer τ<sub>2</sub> = 330 ps; offenes Volumen entspricht dem einer Doppelleerstelle; muss durch Versetzungsringe stabilisiert werden



R. Krause-Rehberg et al., Appl. Phys. Lett. 77 (2000) 3932

# Zusammenfassung und Ausblick

- Positronen sind besonders empfindlich für leerstellenartige Defekte
- untere Nachweisgrenze beginnt etwa bei 10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup> (in Si)
- viele weitere Anwendungsfelder: Polymere, Defekte beim Sintern, Keramiken, ...
- in der Zukunft brauchen wir intensivere Positronenquellen f
  ür Nutzergruppen
- FRM-II in Garching und EPOS am FZ Rossendorf

# Vortrag als PDF-File: http://positron.physik.uni-halle.de

